

関係各位

レンゴー株式会社
広報部広報課

—日本最大級の環境展示会—
“エコプロダクツ 2013”に出展いたします

レンゴー株式会社（本社：大阪市北区、社長：大坪 清）は、日本最大級の環境展示会である「エコプロダクツ 2013」に今年も出展いたします。

ゼネラル・パッケージング・インダストリー＝GPI レンゴーは、「軽薄炭少」と「Less is more.」を掲げ、環境を考えたパッケージづくりを進めていますが、今般展示では、少ない資源で大きな価値を生む「デルタフルート」段ボールなど、最新のイノベーションのかずかずをご紹介します。是非ともご高覧賜りますようご案内申し上げます。

日本最大級の環境展示会

エコプロダクツ2013 <http://eco-pro.com/eco2013/>

- ・名称 エコプロダクツ 2013 [第15回]
- ・会期 2013年12月12日(木)～14日(土) 10:00～18:00 (14日は17:00まで)
- ・会場 東京ビッグサイト (東京国際展示場)
- ・主催 (一社) 産業環境管理協会、日本経済新聞社
- ・入場料 無料

GPI
ゼネラル・パッケージング・インダストリー
RENCO 出展概要

- ・テーマ 『Lの時代、はじまる。』
段ボールの最先端(Leading edge)のかずかずを楽しく発見するスペース
- ・ブース 東5ホール 5-029
- ・概要 段ボールのリサイクルの仕組みや優れた特徴のかずかず、そして新たに開発された段ボール「デルタフルート」まで。パッケージングのLeading company レンゴーが生み出す、段ボールの今と未来をご覧いただけます。他にも、オトール8、軽量LCC原紙、コルエアダクトなどの段ボール関連製品に加え、放射線遮へいシートなどレンゴージェループの各種環境配慮製品も展示いたします。



※当社ブースにてクイズラリーに参加いただいた方には、段ボール製クリスマスツリーをさしあげます。

以上